



43	41.64	38	53290-2010	20
41	39.64	36	-1910	19
39	37.64	34	-1810	18
37	35.64	32	-1710	17
35	33.64	30	-1610	16
33	31.64	28	-1510	15
31	29.64	26	-1410	14
29	27.64	24	-1310	13
27	25.64	22	-1210	12
25	23.64	20	-1110	11
23	21.64	18	-1010	10
21	19.64	16	-0910	9
19	17.64	14	-0810	8
17	15.64	12	-0710	7
15	13.64	10	-0610	6
13	11.64	8	-0510	5
11	9.64	6	-0410	4
9	7.64	4	53290-0310	3
C	B	A	ENG. NO.	極数 CKT.

- 注記 NOTES
1. 材料 MATERIAL
 ワエハー: PBT (ガラス15%入り)
 WAFER C.F. 15%
 UL94V-0
 ピン: 黄銅, 錫メッキ
 PIN BRASS, PRE-TINNED
 2. 嵌合相手: 52418-**-10
 MATE WITH
 キンクは全ピンに交互に付加。
 SET KINK ALTERNATELY TO ALL PIN.
 4. 各部のソリは0.2MAX.
 CAMBER: 0.2MAX.

角度 ANGLE	±3°	B	変更 REVISED (J30969)	T-1	M.F.	93/9/23
30以上 OVER	+0.3	A	変更 REVISED (J00866)	T-1	M.F.	90/8/21
10以上 30 UNDER	+0.25	O	新規作成 RELEASED (J00558)	S-A	日付	90/7/18
10 UNDER	+0.2	記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR.	日付	CHK. DATE
一般公差 GENERAL TOLERANCES						

材料 MATERIAL
 注記参照
 SEE NOTES

仕上げ FINISH
 //

適用電線範囲 WIRE RANGE
 //

被覆外径 INS. RANGE
 //

材料 MOLEX
 MOLEX-JAPAN CO.,LTD.
 日本モレックス株式会社

EDP NO.

ENG. NO. SD-53290-**-10

REV B

TITLE 名称
 2.0 BOARD TO BOARD CONN.
 WAFER ASS'Y

DRAWN BY '93/7/11 S. AIHARA
 CHK'D BY '93/9/23 T. ITO

APP'D BY '93/9/23 M. FUKUSHIMA
 尺度 SCALE //